# 陈仕江

(+86)15210560972 shijiang@aliyun.com

浙江省杭州市余杭区未来健康科创园 B 幢 1 层

# 教育背景

2013/08-2016/07 清华大学, 工学硕士, 软件工程专业

2009/08-2013/07 清华大学, 工学学士, 计算机软件专业

2010/08-2013/07 清华大学, 经济学学士 (二学位), 经济学专业

# 核心能力

技术方向

半导体量检测装备研发, 工业视觉算法架构, AI 缺陷检测系统

管理专长

技术团队建设, 产品战略规划, 装备生产及交付, 科技成果转化

# 工作经历

## 2021/06 至今

#### 清软微视 (杭州) 科技有限公司

联合创始人/副总经理

● 产品研发: 主导开发 Alpha 系列有图形晶圆检测装备与 Omega 系列 SiC 衬底/外延检测装备,技术参数在同类型应用达国际领先水平,稳定交付数十台。

● 技术管理: 综合管理光学/机械/电气/软件/算法全栈研发团队, 以及数据/生产/测试/文档/现场全流程技术支持团队, 覆盖产品售前/设计/研发/生产/交付全周期。

• **平台建设**: 自主研发适用于半导体缺陷检测等工业视觉场景的算法平台,实现 70%人工复检替代,支撑半导体全制程缺陷分析。

• 产业化落地:实现全自主知识产权 SiC 缺陷检测装备量产交付,打破国外垄断。

2020/11-2021/05

# 清华大学

科研工程师

● 负责并组织工业视觉算法研发平台的系统设计与开发,完成某工业视觉头部上市企业交付,实现数亿元产值转化。

2018/09-2020/10

#### 北京紫睛科技有限公司/杭州广目科技有限公司

软件架构师

• 主导并完成某大型政务系统核心子系统的设计与核心模块开发。

● 主导无感测温、动态视频流人脸识别等系统级产品研发,在国家电网、高铁站等场景实现部署应用。

2016/08-2018/08

## 搜狐新媒体信息技术有限公司

研发工程师

# 关键成果

### 2023-2025

### Alpha 系列有图形晶圆检测装备

- 集成大视场高分辨多通道成像与 AI 算法、支持最大至 12 吋多种半导体晶圆检测。
- 检测效率提升 30%, 漏判率 <0.01%, 达行业顶尖水平。

#### 2022-2024

#### Omega 系列 SiC 衬底/外延检测装备

- 突破**多模态成像技术**(明场/暗场/PL),实现亚微米级缺陷精准检测与分类。
- 相比国外装备,提升检测精度 3 倍,PL 信号强度 2 倍,于多家头部 SiC 企业验收。

#### 2021-2023

# AIRS 工业视觉算法平台

- 集成深度神经网络及主动学习框架, 开发 AI 复判系统, 替代 70% 人工复检。
- 适配 KLA/Camtek 等主流机台,服务半导体全制程。